

<総務省 情報通信審議会「研究開発戦略委員会」資料>

## (株)東芝 セミコンダクター社における 研究開発

2011年 3月31日

東芝 セミコンダクター社 統括技師長 石内 秀美



東芝のセミコンダクター社の位置づけと特徴

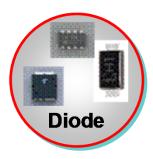
## 2009年 世界半導体市場シェアランキング

#### 世界トップクラスの販売規模

出展:ガートナー社

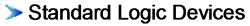
| Rank | 2005     | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     | 2010<br>速報値 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 1    | Intel    | Intel    | Intel    | Intel    | Intel    | Intel       |
| 2    | Samsung  | Samsung  | Samsung  | Samsung  | Samsung  | Samsung     |
| 3    | ΤI       | ΤI       | TOSHIBA  | TOSHIBA  | TOSHIBA  | TOSHIBA     |
| 4    | TOSHIBA  | Infineon | ΤI       | TI       | TI       | TI          |
| 5    | STM      | STM      | Infineon | STM      | STM      | Renesas E   |
| 6    | RENESAS  | TOSHIBA  | STM      | Infineon | Qualcomm | Hynix       |
| 7    | Infineon | Hynix    | Hynix    | RENESAS  | Hynix    | STM         |
| 8    | Philips  | RENESAS  | RENESAS  | Qualcomm | RENESAS  | Micron      |
| 9    | Hynix    | AMD      | AMD      | Hynix    | AMD      | Qualcomm    |
| 10   | NEC      | NXP      | NXP      | NEC      | Infineon | Infineon    |

### 製造品目

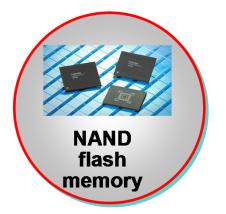








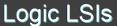
- > Small Signal Devices
- > Power Devices
- > Optical Semiconductors



#### Analog and Imaging ICs

- > Analog ICs > CMOS Image
- > MCU

Sensors



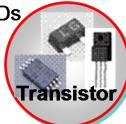
- >Customs SoCs
- >Multimedia SoCs

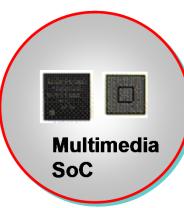


#### Memories

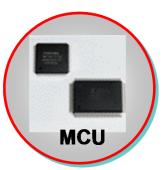
- > NAND Flash Memories
- > MCPs

> SSDs



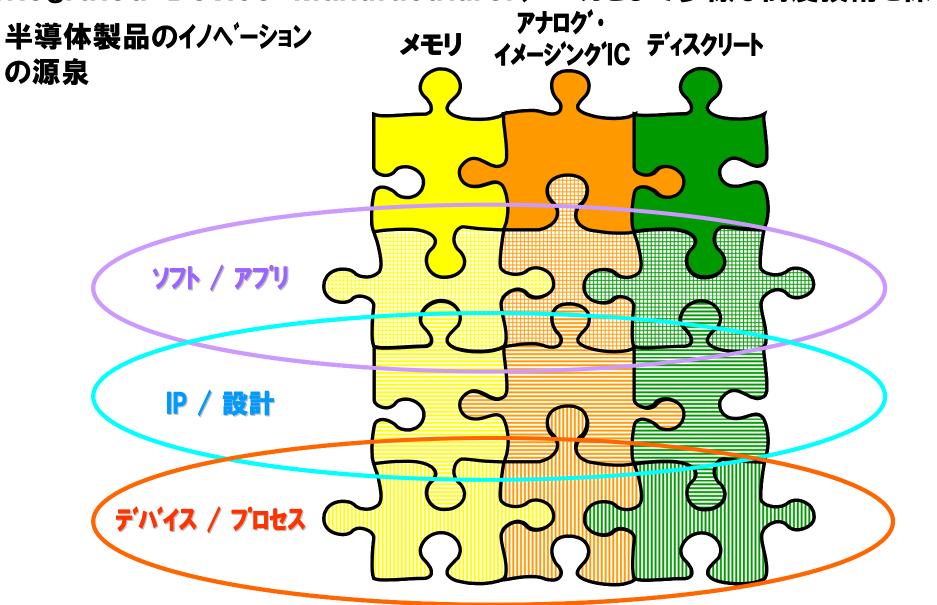


LED



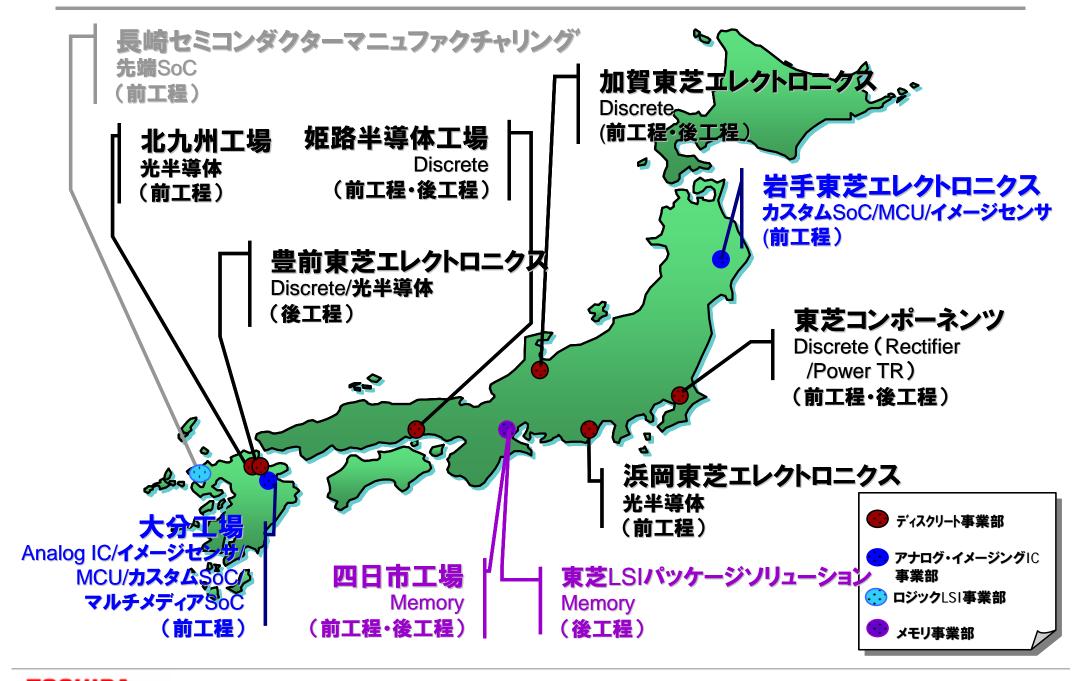
### IDM メーカ

IDM(Integrated Device Manufacuturer)メーカとして多様な高度技術を保有

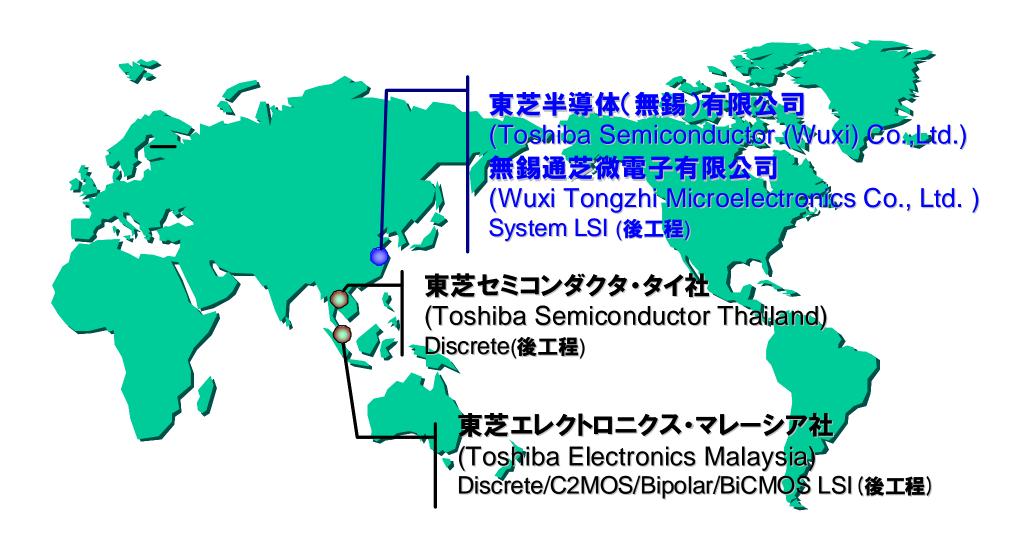


# グローバルな製造拠点

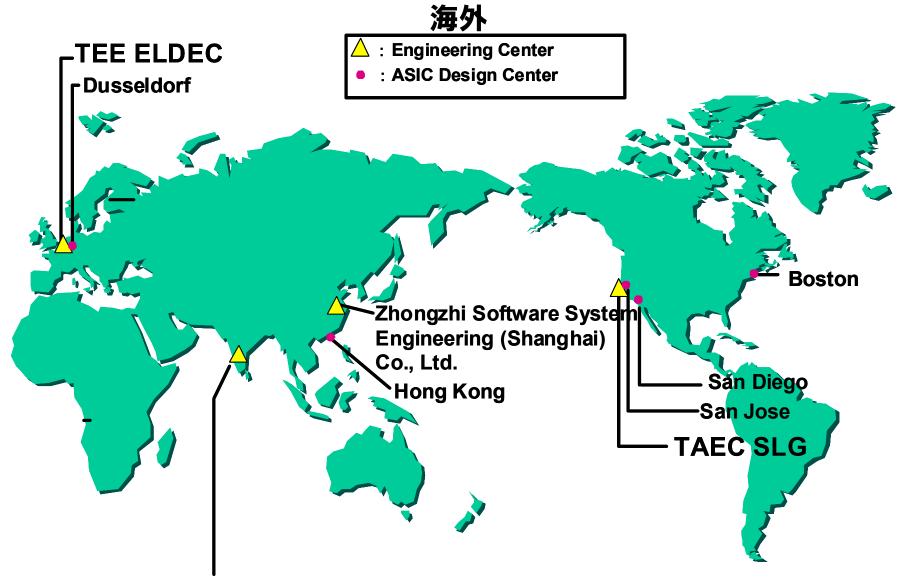
## 東芝セミコンダクター社 国内製造拠点



## 東芝セミコンダクター社 海外製造拠点



## デザイン/エンシニアリンクセンター



Toshiba Embedded Software(India) Pvt. Ltd.\*

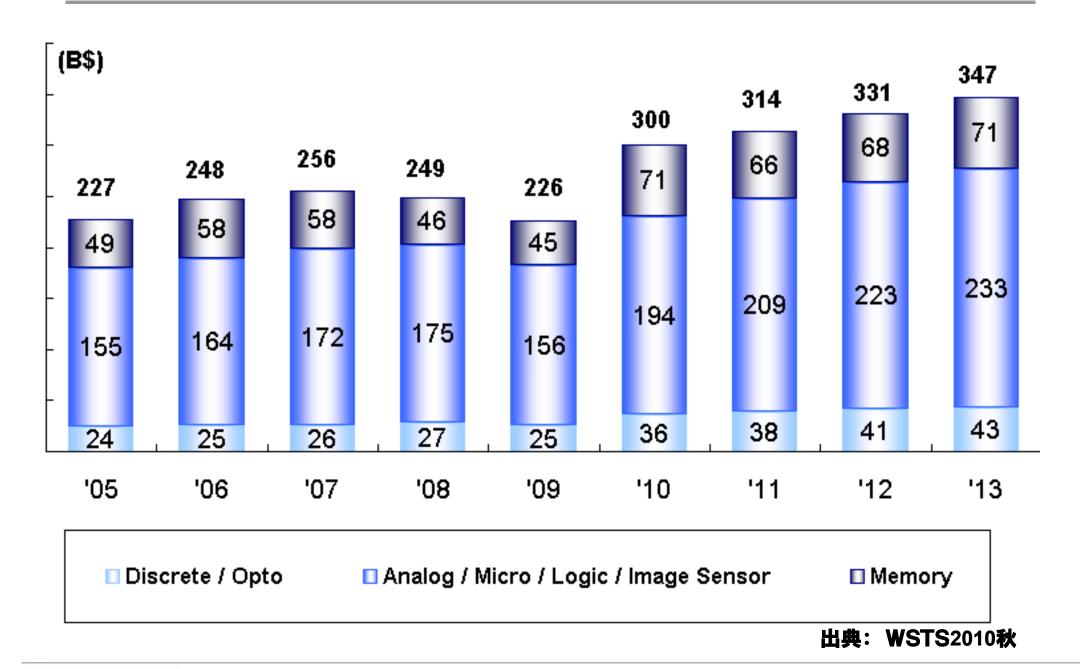
TEE: Toshiba Electronics Europe GmbH.

TAEC: Toshiba America Electronic Components, Inc.

\*TOSHIBA Corporate

# 半導体市場

### 世界半導体市場規模



## 研究開発についての考え方

#### 東芝セミコンダクター社の研究開発の方向性

- ・ 半導体製品はグローバル商品 → 電子機器への波及効果 大
  - 輸出比率が高い
  - 汎用性が高い製品はあらゆる電子機器に使われる
  - 新興国・先進国を問わず、多くの国々で使われる
- 研究開発費の増大、設備投資額の増大: 活発な技術革新
  - 素子の微細化とともに研究開発費が増大
  - 新規工場建設時の投資規模も増大
- 国際的な競争と強調 → 国際的な産・官・学連携
  - 熾烈な開発競争
  - Pre-Competitive(前競争)領域における国際的な研究開発コンソーシアが形成されている(欧州のiMEC、米国のSematechなど)
  - 大学、国の研究機関との共同研究も国際化
  - 企業間の共同開発も国際化

#### 総務省(政府)に期待すること

- 半導体技術の発展がICT(情報通信技術)の発展の原動力 の一つとなっている
  - 半導体技術の研究開発とICTの研究開発が共に進むよう、関係各位の連携と協力を推進すること
  - 技術ロードマップの共有
- 国際競争に勝ちぬくために
  - 日本の研究開発の成果(製品、規格など)が世界中で使われるようになることを目指して、研究開発の方向を見定めること
  - 研究開発自体も日本国内にとどまらず、世界の研究開発ネットワーク のなかでの日本の位置づけを意識した政策立案をすること
  - 国内において産・官・学の連携を図ることはいうまでもないが、戦略的な国際連携の仕組みを育てていくこと

# TOSHIBA

**Leading Innovation** >>>>